PATENT ABSTRACTS OF JAPAN

(11)Publication number:

10-273574

(43) Date of publication of application: 13.10.1998

(51)Int.CI.

CO8L 51/04 CO8F 4/623 CO8F 36/06

(21)Application number: 09-078573

28.03.1997

(71)Applicant:

UBE IND LTD

(72)Inventor:

ASAKURA YOSHIO WADA TAKASHI **AKAHORI KEIICHI**

(54) RUBBER-MODIFIED HIGH-IMPACT POLYSTYRENE RESIN COMPOSITION

(57)Abstract:

(22)Date of filing:

PROBLEM TO BE SOLVED: To improve simultaneously reactivity with a styrene monomer, impact resistance, flame retardancy,

SOLUTION: This invention provides a rubber-modified high-impact styrene resin composition containing a rubbery polymer as dispersed particles, wherein the amount of the rubbery polymer used is 1-25 wt.%, the rubbery polymer is a high-cis high-vinyl polybutadiene having a cis-1,4 structure content of 65-95% and a 1, 2 structure of 30-4%, and the flame retardant is used in an amount of 2-60 wt.% based on the rubber-modified high-impact styrene resin composition.

LEGAL STATUS

[Date of request for examination]

22.07.2002

[Date of sending the examiner's decision of rejection]

[Kind of final disposal of application other than the examiner's decision of rejection or application converted registration]

[Date of final disposal for application]

[Patent number]

[Date of registration]

[Number of appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of requesting appeal against examiner's decision of rejection]

[Date of extinction of right]

Copyright (C); 1998,2003 Japan Patent Office

(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平10-273574

(43)公開日 平成10年(1998)10月13日

(51) Int.Cl.⁶

識別記号

FΙ

Publication date: October 13, 1998

COSL 51/04 COSF 4/623

4/623 36/06 C 0 8 L 51/04 C 0 8 F 4/623

36/06

審査請求 未請求 請求項の数1 OL (全 13 頁)

(21)出願番号

特顯平9-78573

(71)出願人 000000206

宇部興産株式会社

(22)出願日

平成9年(1997)3月28日

山口県宇部市西本町1丁目12番32号

(72)発明者 朝倉 好男

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部與

産株式会社千葉石油化学工場内

(72)発明者 和田 隆

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興

産株式会社千葉石油化学工場内

(72)発明者 赤堀 敬一

千葉県市原市五井南海岸8番の1 宇部興

産株式会社千葉石油化学工場内

(54) 【発明の名称】 ゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 スチレンモノマーとの反応性、耐衝撃性、難燃性などを同時に改良することを目的とする。

【解決手段】 ゴム変成耐衝撃性スチレン系樹脂組成物において、ゴム状ポリマーが1~25重量%であり、ゴム状ポリマーのシス-1、4構造が65~95%であり、ビニル構造が30~4%で構成された高シス-高ビニルBRで、難燃剤がゴム変成耐衝撃性スチレン系樹脂組成物100重量%に対して2~60重量%添加することを特徴とする。

1

【特許請求の範囲】

【請求項1】ゴム状ポリマーを分散粒子として含有する ゴム変成した耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物におい て、

- (1) ゴム状ポリマーが1~25重量%であり、
- (2) ゴム状ポリマーのシス-1, 4 構造が65~95 %であり、1,2構造が30~4%で構成された髙シス 高ビニルポリブタジエンであり、
- (3) 難燃剤が耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物10 ○重量%に対して2~60重量%である ことを特徴とするゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂 組成物。

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】この発明は、耐衝撃性能及び 難燃性に優れた難燃化用途に好適なゴム変成耐衝撃性ポ リスチレン系樹脂組成物に関するものである。

[0002]

【従来の技術】スチレンモノマーにポリブタジエンを添 レンの持つ優れた特性に加えて耐衝撃も改良されたゴム 変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物として広く知ら れている。このゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組 成物を製造するために用いられるゴム変成剤としては、 一般にはアルキルリチウムを触媒として1,3-ブタジ エンを重合して得られるシス-1、4構造が30~35 %、ビニル構造が10~20%であり、トランス-1, 4構造が50~60%である低シスポリブタジエン(以 下、低シスBR)とコバルト、チタン或いはニッケル系 触媒により1,3-ブタジエンを重合して得られるシス 30 -1,4構造が90~98%、ビニル構造が1~5%で あり、トランス-1,4構造が1~5%である高シスポ リブタジエン(以下、高シスBR)がある。一方、メチ ルアルミノキサン(以下、MAO)とチタン系メタロセ ン錯体、ブトキシチタネート化合物又は遷移金属のアセ チルアセトン錯体を組合せた触媒、即ちMAO-CpT iCl, (CpTi (OBu), Ti (OBu),) 触媒系[Makromol. Symp. <u>89</u>, 383 (1995))や、MAO-CpVCl, (Cp, VC 1) 触媒系 [Polymer, <u>37</u>, 363 (199 6)) 又はMAO-Cr (acac), [V (aca c),, Fe(acac),)触媒系 [IRC-95K obe, Preprint, 25C-4 (1995)] を使用して高シスー高ビニルBR(以下、HC-HVB R) が得られたと報告されているが、いずれも触媒活性 が低く、ポリマー濃度も低い。又、特公昭62-162 01号公報にはコバルト系触媒に二価アルコールを添加 して得られたHC- HVBRを利用したゴム変成耐衝撃 性ポリスチレン樹脂組成物が報告されているが、HC-

的ではない。更に特公昭56-50894号公報及び特 開昭55-129403号公報には有機リン化合物を添 加してもHC- HVBRが得られたと報告されている

が、いずれも触媒活性が低く、ポリマー濃度も低く、易 燃性で燃えやすいと言う欠点を有している。

【0003】高シスBRの特徴はガラス転移温度(通常 -95~-110℃) が低いため低温特性に優れるもの の、低ビニル構造含有量に起因するためにスチレンモノ マーとの反応性(グラフト率)が低く、高シスBRを用 10 いて得られるゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成 物は、アイゾット衝撃性に優れるがゴム粒子の小粒径化 (光沢性)・デュポン衝撃性の点で十分満足できるもの ではない。又、易燃性で燃えやすいと言う欠点を有して いる。他方、低シスBRはガラス転移温度(通常-75 ~-95℃)が高く、高ビニル構造含有量に起因するた めスチレンモノマーとの反応性 (グラフト率)が高く、 低シスBRを用いて得られるゴム変成耐衝撃性ポリスチ レン系樹脂組成物はゴム粒子の小粒径化で優れるもの の、アイゾット衝撃性・低温特性の点で十分満足できる 加してラジカル重合して得られる共重合体は、ポリスチ 20 ものではない。又、易燃性で燃えやすいと言う欠点を有 している。従って、BRを耐衝撃性ポリスチレン用ゴム に使用する場合には、高シスBRの特性を保持し、且つ 低シスBRの特性を保持したBRの開発が強く望まれて いると共に易燃性で燃えやすいと言う欠点の改良も強く 望まれている。

[0004]

【発明が解決しようとする課題】この発明は、上記のス チレンモノマーとの反応性、耐衝撃性(アイゾット・デ ュポン)、低温特性、光沢性及び耐燃性能を同時に改良 したゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物を提供 することを目的とする。

[0005]

【課題を解決のための手段】との発明によれば、ゴム状 ポリマーを分散粒子として含有するゴム変成した耐衝撃 性ポリスチレン系樹脂組成物において、(1)ゴム状ポ リマーが1~25重量%であり、(2)ゴム状ポリマー のシス-1,4構造が95~65%であり、ビニル構造 が4~30%で構成された高シスー高ビニルポリブタジ エンであり、(3) 難燃剤がゴム変成耐衝撃性ポリスチ 40 レン系樹脂組成物100重量%に対して2~60重量% であることを特徴とするゴム変成耐衝撃性ポリスチレン 系樹脂組成物が提供される。

【発明の実施の形態】

【0006】次にこの発明の構成成分について具体的に に説明する。

(1)成分について説明する。(1)成分はゴム変成耐 衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物におけるゴム状ポリマ ーでその含有率が1~25重量%である。ゴム状ポリマ ーの含有率が1重量%未満では、との発明の効果は得ら HVBRの触媒活性が低くポリマー濃度も低いので工業 50 れないし、ゴム状ポリマーの含有率が増大すると共に樹

脂の耐衝撃性は向上するが、25重量%を越えると、ス チレン溶液の高粘度化によりゴム粒子径の制御が困難と なり、この発明の効果は発現できず工業的な利用価値を 失う。ゴム状ポリマーの含有率は、耐衝撃性、光沢性、 耐熱性、低温特性、硬度、流動性、引張特性などに影響 するので、必要最小限であることが好ましい。好ましく は5~15%重量が好適である。通常のゴム変成耐衝撃 性ポリスチレン系樹脂組成物の製造法としては、ゴム状 ポリマーの存在下にスチレンモノマーの重合を行う方法 利な方法である。製造時に必要に応じて上記ゴム状ポリ マーの他に、スチレンーブタジエン共重合体、エチレン - プロピレン、エチレン-酢酸ビニル、アクリル系ゴム などを上記ゴム状ポリマーに対して50重量%以内併用 することができる。又、これらの方法によって製造され た樹脂をブレンドしてよい。更に、これらの方法によっ て製造されたゴム変成ポリスチレン系樹脂組成物を含ま ないポリスチレン系樹脂を混合して製造してもよい。上 記の塊状重合法として1例を挙げて説明すると、スチレ ンモノマー(99~75重量%)にゴム状ポリマー(1 ~25重量%)を溶解させ、場合によっては溶剤、分子 量調節剤、重合開始剤などを添加して、10~40%の スチレンモノマー転化率までゴム状ポリマーを分散した 粒子に転化させる。このゴム粒子が生成するまではゴム 相が連続相を形成している。更に重合を継続してゴム粒 子として分散相になる相の転換(粒子化工程)を経て5 0~99%の転化率まで重合してゴム変成耐衝撃性ポリ スチレン系樹脂組成物が製造される。

【0007】との発明で言うゴム状ポリマーの分散粒子 (ゴム粒子)は、樹脂中に分散された粒子で、ゴム状ポ リマーとポリスチレン系樹脂よりなり、ポリスチレン系 樹脂はゴム状ポリマーにグラフト結合したり、或いはグ ラフト結合せずに吸蔵されている。この発明で言うゴム 状ポリマーの分散粒子の径は0.5~7.0μmの範囲 であり、好ましくは1.0~3.0 μ mの範囲である。 この範囲以外では、この発明の目的を達成できないので 好ましくない。

【0008】(2)成分について説明する。(2)成分 は、ゴム状ポリマーのシス-1,4構造が65~95% であり、ビニル構造が4~30%で構成された高シスー 髙ビニルポリブタジエン(HC-HVBR)である。と のような構成において、この発明の目的を達成すること が出来るので、このように構成されることが好ましい。 このようなゴム状ポリマーのHC-HVBRの分子量や 分岐度及びムーニー粘度(ML1+4)は特に限定するも のではないが、5%のスチレン溶液とした時の25℃で の粘度が20~400センチポイズ(cp)、好ましく は30~200cpの範囲のものが好ましい。

【0009】(3)成分について説明する。(3)成分 は、ゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物に添加 50 で定義されるP1.2 、P1.4 及びP1.2-1.4 より算出さ

される難燃剤である。例えば、デカブロムジフェニルエ ーテル、ヘキサブロムベンゼン、テトラブロムビスフェ ノールA、テトラブロムピスフェノールAのオリゴマ -、トリブロムフェニル-2、3-ジブロムプロピルエ ーテル、ヘキサブロムシクロドデカン、テトラブロムエ タン、トリス(2,3-ジブロムプロピル)フォスフェ ート、塩素化パラフィン、パークロルペンタシクロデカ ンなどのハロゲン系難燃剤、リン酸アンモニウム、トリ クレジールフォスフェート、トチエチルフォスフェー が採用され、塊状重合法や塊状懸濁重合法が経済的に有 10 ト、トリス (β-クロロエチル) フォスフェート、トリ スクロロエチルフォスフェートなどのリン系難燃剤、赤 リン、水酸化マグネシウム、水酸化マグネシウム、水酸 化ジルコニウム、メタホウ酸バリウム、三酸化アンチモ ン、硼砂などの無機系難燃剤が挙げられ、これらを2種 以上を組み合わせて用いてもよい。ゴム変成耐衝撃性ボ リスチレン系樹脂組成物100重量%に対して難燃剤2 ~60重量%、好ましくは難燃剤2~50重量%が耐衝 撃性能を維持するのに好ましい。更にこの発明のゴム変 成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物には、通常の樹脂 20 組成物と同様に、必要に応じて種々の添加剤、例えば安 定剤、着色剤、可塑剤、紫外線吸収剤などを適宜添加で

> 【0010】この発明のHC-HVBR鎖中の1,2構 造と1,4構造の分布状態を表すパラメーターのβ値で ある。即ち、1.0<β≤1.43。この発明のHC-HVBRのβ値は、次記式(A)で定義され、ポリブタ ジエン中の1.2構造と1.4構造の分布を状態を示す パラメーターである。即ち、 $\beta = 1$ の場合は1,2 構造 と1,4構造が完全にランダム状態で分布していること を表している。β>1では1,2構造と1,4構造が交 互に連なってダイヤッド連鎖が、完全ランダム分布の場 合より多く存在していることを表している。逆に B < 1 では1,2構造と1,4構造がそれぞれブロック的に連 なっているダイヤッド連鎖が、完全ランダム分布の場合 より多く存在していることを表している。この発明のH C- HVBRのβ値が1. 0<β≤1. 43、好ましく は1.0<β≤1.25を満足する範囲にあり、1,2 構造と1,4構造が交互に連なっているダイアッド連鎖 の割合が、完全ランダム分布の場合より多いことを特徴 40 とするものである。それ故に、この発明のHC-HVB Rは、従来知られていたゴム耐衝撃性ポリスチレン系樹 脂組成物の製造に適したポリブタジエンに対して更なる 優れた効果を発現することができる。

【0011】この発明で規定するHC-HVBRのβ値 は、Macromolecules, 20, 2418 (1987)記載の解析方法を参考にして、13C-NM Rスペクトルから1, 2構造含有率、シス-1, 4構造 含有率、トランス-1,4構造含有率、(1,2構造) (1,4構造)ダイアッド連鎖の含有率を求めて、下記

5

れたものである。

 $\beta = P_{1,2-1,4} / (2 \times P_{1,2} \times P_{1,4})$ (A)

式中のP,,,は1,2構造含有率を示し、P,,,は1, *率を示す。''C-NMRスペクトルの測定条件は以下の 4 構造含有率を示し、P. は全ダイアッド連鎖中 通りである。 の (1, 2構造) (1, 4構造) ダイアッド連鎖の含有*

装置;日本電子製 EX-400型 FT-NMR

サンプル濃度: 10%, o - ジクロルベンゼン/C。D。(4/1)溶媒

5 mm φチューブ使用

観測幅;2kHz 内部基準:TMS 測定温度;130℃

測定法;プロトンノイズデスカップリング

データポイント;32k 積算回数;5,000回

パルス繰り返し;3秒(45°)

【0012】この発明のHC-HVBRの製造触媒、即 ち、(a)周期表第5族遷移金属化合物のメタロセン型 錯体、及び(b) 非配位性アニオンとカチオンとのイオ ン性化合物及び/又はアルミノキサンからなる触媒系で ある。 Ж

(1) RMX₁

(3) RM (0) X₂

Rはシクロペンタジエニル基及びその置換シクロペンタ ジェニル基、インデニル基及びその置換インデニル基、 シリルシクロペンタジエニル基又はフルオレニル基であ る。aは0、1又は2である。nは1又は2である。M は周期表第5族遷移金属化合物を示す。具体的にはバナ ジウム(V), ニオブ(Nb), タンタル(Ta)であ り、好ましくはバナジウムである。Xは水素、ハロゲン (フッ素、塩素、臭素、沃素が挙げられる)、炭素数1 ~20の炭化水素基(メチル、エチル、n-プロピル、is o-プロピル、n-ブチル、iso-ブチル、sec-ブチル、tert 30 る。 - ブチル、n-ヘキシルなどの直鎖状炭化水素基又は分岐 状炭化水素基、フェニル、トリル、ナフチル、ベンジル などの芳香族炭化水素基、更にトリメチルシリルなどの ケイ素原子を含有する炭化水素基なども含む)、アルコ キシル基(メトキシル基、エトキシル基、フェノキシル 基、プロポキシル基、ブトキシル基、アミルオキシル 基、ヘキシルオキシル基、オクチルオキシル基、2-エチ ルヘキシルオキシル基、チオメトキシル基など) 又はア ミノ基 (ジメチルアミノ基、ジエチルアミノ基、ジイソ は、フッ素・塩素・臭素原子、メチル基、エチル基、ブ チル基、メトキシル基、エトキシル基、ジメチルアミノ 基、ジエチルアミノ基などが好ましい。しは、対電子を 有し、金属に配位できるルイス塩基性の一般的な無機・ 有機化合物であるルイス塩基である。その中でも活性水 素を有しない化合物が特に好ましく、具体的にはピリジ ン、トリエチルアミン、トリブツルアミン、又はジメチ ルアニリンなどの第3アミン、メタノール、エタノール などのアルコール、トリメチルフォスフィン、トリエチ

※【0013】この発明の触媒成分を更に具体的に説明す

(a) 周期表第5族遷移金属化合物のメタロセン型錯体 としては、

(2) $R_n MX_{3-n} \cdot L_a$

(4) $R_n MX_{3-n}$ (NR')

などの一般式で示される化合物が挙げられる。上記式で 20 ェニルフォスフィンなどの第3フォスフィン、アセト ン、メチルエチルケトン、アセチルアセトンなどのケト ン、N, N-ジメチルフォルムアミド、N, N-ジメチ ルアセトアミド、N. N-ジエチルフォルムアミド、 N, N-ジエチルアセトアミドなどのN, N-ジアルキ ルアミド、エチルエーテル、ブチルエーテル、イソプロ ピルエーテル、ベンジルエーテル、テトラヒドロフラ ン、ポリエチレングリコールジメチルエーテル類、アニ ゾール、フェネトールなどのエーテルなどが挙げられ る。エステル化合物、シリルオキシル化合物も含まれ

> 【0014】一般式(1) RMX, で示される具体的化合 物としては、以下の通りである。

(イ) シクロペンタジエニルバナジウムトリクロライド が挙げられる。そのモノ置換シクロベンタジエニルバナ ジウムトリクロライドとしては、例えばメチルシクロペ ンタジエニルバナジウムトリクロライド、エチルシクロ ベンタジエニルバナジウムトリクロライド、プロピルシ クロペンタジエニルバナジウムトリクロライド、イソプ ロピルシクロペンタジエニルバナジウムトリクロライ プロビルアミノ基など)を示す。上記の中でもXとして 40 ド、tert- ブチルシクロベンタジエニルバナジウムトリ クロライド、(1,1- ジメチルプロビル) シクロペンタジ エニルバナジウムトリクロライド、(1,1- ジメチルベン ジル)シクロペンタジエニルパナジウムトリクロライ ド、(1- エチルプロピル) シクロペンタジエニルバナジ ウムトリクロライド、(1- エチル,1- メチルプロビル) シクロペンタジエニルパナジウムトリクロライド、(ジ エチルベンジル) シクロペンタジエニルバナジウムトリ クロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) パナジウムトリクロライド、〔ビス(トリメチルシ ルフォスフィン、トリブチルフォスフィン、又はトリフ 50 リル) シクロペンタジエニル〕 バナジウムトリクロライ

ドなどが挙げられる。

【0015】ジ置換シクロペンタジエニルバナジウムト リクロライドとしては、例えば(1,3-ジメチルシクロペ ンタジエニル) バナジウムトリクロライド、(1- メチル -3-エチルシクロペンタジエニル) バナジウムトリクロ ライド、(1- メチル-3- プロビルシクロペンタジエニ ル) パナジウムトリクロライド、〔1-メチル-3-ビス (トリメチルシリル)シクロペンタジエニル]バナジウ ムトリクロライド、 1-メチル-3- ビス(トリメチルシ リルシクロペンタジエニル)パナジウムトリクロライ. ド、(1- メチル-3- フェニルシクロペンタジエニル) バ ナジウムトリクロライド、(1- メチル-3- トリルシクロ ペンタジエニル) バナジウムトリクロライド、〔1-メ チル-3-(2,6-ジメチルフェニル) シクロベンタジエニ ル] バナジウムトリクロライド、(1- メチル-3- ブチル シクロペンタジエニル) バナジウムトリクロライドなど が挙げられる。

【0016】トリ置換シクロペンタジエニルバナジウム トリクロライドとしては例えば(1,2,3- トリメチルシク - トリメチルシクロペンタジエニル) バナジウムトリク ロライドなどが挙げられる。テトラ置換シクロペンタジ エニルバナジウムトリクロライドとしては、例えば(1, 2,3,4- テトラメチルシクロペンタジエニル) バナジウ ムトリクロライド、(1,2,3、4-テトラフェニルシクロペ ンタジエニル) パナジウムトリクロライドなどが挙げら れる。ペンタ置換シクロペンタジエニルバナジウムトリ クロライドとしては、例えば(ペンタメチルシクロペン タジエニル) バナジウムトリクロライド、(1,2,3,4-テ トラメチル-5- フェニルシクロペンタジエニル) バナジ 30 ルシリル(η'-シクロペンタジエニル) バナジウムジク ウムトリクロライド、(1.2.3.4- テトラフェニル-5- メ チルシクロペンタジエニル) バナジウムトリクロライド などが挙げられる。

【0017】(ロ)インデニルバナジウムトリクロライ ドが挙げられる。その置換インデニルバナジウムトリク ロライドとしては、例えば(2-メチルインデニル)バナ ジウムトリクロライド、(2-トリメチルインデニル)バ ナジウムトリクロライドなどが挙げられる。

【0018】(ハ)上記の(イ)~(ロ)の化合物の塩 素原子をアルコキシ基、メチル基で置換したモノアルコ 40 キシド、ジアルコキシド、トリアルコキシドなどが挙げ られる。例えばトリメチルシリルシクロペンタジエニル バナジウムトリ tert-ブトキサイド、トリメチルシクロ ペンタジエニルパナジウムトリ iso- プロポキサイド、 トリメチルシリルシクロペンタジエニルパナジウムジメ トキシクロライド、トリメチルシリルシクロベンタジエ ニルバナジウムジtert- プトキシクロライド、トリメチ ルシリルシクロベンタジエニルバナジウムジフェノキシ クロライド、トリメチルシリルシクロペンタジエニルバ

ルシクロペンタジエニルバナジウム tert-ブトキシジク ロライド、トリメチルシリルシクロペンタジエニルバナ ジウムフェノキシジクロライドなどである。そして、こ れらの塩素原子をメチル基で置換したジメチル体であ る。そして、更にこのジメチル体の塩素原子をアルコキ

シ基で置換したモノアルコキシ体、ジアルコキシ体であ る。モノクロル体をメチル基で置換した化合物が挙げら れる。

【0019】(ニ)上記の(イ)~(ロ)の化合物の塩 10 素原子をアミド基で置換したアミド体が挙げられる。例 えば(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(トリス ジエチルアミド) バナジウム、(トリメチルシクロペン タジエニル) (トリスiso-プロピルアミド) バナジウ ム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(トリス n- オクチルアミド) パナジウム、(トリメチルシリル シクロペンタジエニル)(ビスジエチルアミド) バナジウ ムクロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル) (ビス iso- プロピルアミド) バナジウムクロライ ド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(ビスn-ロベンタジエニル) バナジウムトリクロライド、(1,2,4 20 オクチルアミド) バナジウムクロライド、(トリメチル シリルシクロペンタジエニル)(ジエチルアミド) バナジ ウムジクロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジ エニル)(iso-プロピルアミド) バナジウムジクロライ ド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(n-オク チルアミド)バナジウムジクロライドなどである。そし て、これらの塩素原子をメチル基で置換したメチル体で ある。

【0020】Rが炭化水素基、シリル基によって結合さ れたものが挙げられる。例えば (tert- ブチル) ジメチ ロライド、(tert- ブチルアミド) ジメチルシリル(ト リメチル- η'-シクロペンタジエニル) バナジウムジク ロライド、(tert- ブチルアミド) ジメチルシリル(テ トラメチル- ŋ゚-シクロペンタジエニル) バナジウムジ クロライドなどである。そして、これらの塩素原子をメ チル基で置換したジメチル体である。そして、更にこの ジメチル体の塩素原子をアルコキシ基で置換したモノア ルコキシ体、ジアルコキシ体である。モノクロル体をメ チル基で置換した化合物が挙げられる。

【0021】(イ)~(ニ)の塩素原子をアミド基で置 換したアミド体が挙げられる。例えば、(トリメチルシ リルシクロペンタジエニル)(トリスジエチルアミド)バ ナジウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル) (トリスiso-プロピルアミド)バナジウム、(トリメチル シリルシクロペンタジエニル)(トリスn-プロピルアミ ド) パナジウム、(トリメチルシリルシクロペンタジエ ニル)(トリスn-オクチルアミド) パナジウム、(トリメ チルシリルシクロペンタジエニル)(ビスジエチルアミ ド) パナジウムクロライド、(トリメチルシリルシクロ ナジウムジ iso- プロキシクロライド、トリメチルシリ 50 ベンタジエニル)(ビスiso-プロビルアミド) パナジウム クロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル)(ビスn-オクチルアミド) パナジウムクロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニル)(ジチルアミ ド) バナジウムジクロライド、(トリメチルシリルシク ロペンタジエニル)(iso-プロビルアミド) バナジウムジ クロライド、(トリメチルシリルシクロペンタジエニ ル)(n-オクチルアミド) バナジウムジクロライドなどが 挙げられる。とれらの塩素原子をメチル基で置換したメ チル体が挙げられる。

MX、で表せる具体的な化合物としては、、シクロペン タジエニルバナジウムジクロライド、メチルシクロベン タジエニルバナジウムジクロライド、(1,3-ジメチ ルシクロペンタジエニル) バナジウムジクロライド、 (1-メチル-3-ブチルシクロペンタジエニル) バナ ジウムジクロライド、(ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) パナジウムジクロライド、(トリメチルシリルシ クロペンタジエニル) バナジウムジクロライド、〔1, 3-ジ(トリメチルシリル)シクロペンタジエニル]バ ナジウムジクロライド、インデニルバナジウムジクロラ 20 ル) バナジウムクロライド、ビス (2-メチルシリルイ イド、(2-メチルインデニル) パナジウムジクロライ ド、(2-メチルシリルインデニル)バナジウムジクロ ライド、フルオレニルバナジウムジクロライドなどのジ クロライド体が挙げられる。上記の各化合物の塩素原子 をメチル基で置換したジメチル体も挙げられる。

【0023】RとXが炭化水素基、シリル基によって結 合されたものも含まれる。例えば、(t‐ブチルアミ ド) ジメチルシリル (η' -シクロペンタジエニル) バ ナジウムクロライド、(t-ブチルアミド)ジメチルシ リル (テトラメチルー η'ーシクロペンタジエニル) バ 30 ロピルアミドバナジウム、ジシクロペンタジエニルジ η ナジウムクロライドなどのアミドクロライド体、或いは これらの化合物の塩素原子をメチル基で置換したアミド 体などが挙げられる。シクロベンタジエニルバナジウム ジメトキサイド、シクロペンタジエニルバナジウムジ i so-プロポキサイド、シクロペンタジエニルバナジウ ムジtertーブトキサイド、シクロペンタジエニルオ キソバナジウムジフェノキサイド、シクロベンタジエニ ルバナジウムメトキシクロライド、シクロペンタジエニ ルバナジウムisoープロポキシクロライド、シクロペ ンタジエニルバナジウムtert-ブトキシクロライ ド、シクロペンタジエニルバナジウムフェノキシクロラ イドなどのアルコキシド体が挙げられる。これらの化合 物の塩素原子をメチル基で置換したジメチル体も挙げら れる。(シクロペンタジエニル)(ビスジエチルアミ ド) パナジウム、(シクロベンタジエニル) (ビスジ i so-プロピルアミド) バナジウム、(シクロペンタジ エニル) (ビスジn-オクチルアミド) バナジウムなど のビスアミド体が挙げられる。

【0024】一般式(2) R。MX,-。・L。の中でRM X2. · L2 で表せる具体的な化合物としては、シクロペ 50 オキソパナジウムジクロライド、(2-メチルインデニ

ンタジエニルバナジウムジクロライド・ビストリメチル フォスフィン錯体、シクロペンタジエニルバナジウムジ クロライド・ビストリエチルフォスフィン錯体、(クロ ペンタジエニル)(ビスジiso-プロピルアミド)ト リメチルフォスフィン錯体、モノメチルシクロペンタジ エニルパナジウムジクロライド・ビストリエチルフォス フィン錯体などのフォスフィン錯体があげられる。

【0025】一般式(2) R, MX₃₋, · L, の中でR, MX、・L、で表せる具体的な化合物としては、ジシク 【0022】一般式(2) R。MX」-。・L。の中で、R 10 ロペンタジエニルバナジウムクロライド、ビス(メチル シクロペンタジエニル) バナジウムクロライド、ビス (1, 3-ジメチルシクロペンタジエニル) バナジウム クロライド、ビス(1-メチル-3-ブチルシクロペン タジエニル) バナジウムクロライド、ビス (ペンタメチ ルシクロペンタジエニル) バナジウムクロライド、ビス (トリメチルシリルシクロペンタジエニル) バナジウム クロライド、ビス〔1、3-ジ(トリメチルシリル)シ クロペンタジエニル] パナジウムクロライド、ジインデ ニルバナウムジクロライド、ビス(2-メチルインデニ ンデニル) バナジウムクロライド、ジフルオレニルバナ ジウムクロライドなどのクロライド体が挙げられる。上 記の各化合物の塩素原子をメチル基で置換したメチル体 も挙げられる。シクロペンタジエニルバナジウムメトキ サイド、ジシクロペンタジエニルパナジウムiso-プ ロポキサイド、ジシクロペンタジエニルバナジウムte rtーブトキサイド、ジシクロペンタジエニルバナジウ ムフェノキサイド、ジシクロペンタジエニルジエチルア ミドバナジウム、ジシクロペンタジエニルジiso-プ - オクチルアミドバナジウムなどが挙げられる。

> 【0026】Rが炭化水素基、シリル基によって結合さ れたものも含まれる。例えば、ジメチルビス(カ・ーシ クロペンタジエニル) シランバナジウムクロライド、ジ メチルビス (テトラメチルーカ* -シクロペンタジエニ ル) シランバナジウムクロライドなどのクロライド体、 或いはこれらの化合物の塩素原子をメチル基で置換した メチル体などが挙げられる。

【0027】一般式(3) RM(0)X, で表せる具体的 40 な化合物としては、シクロペンタジエニルオキソバナジ ウムジクロライド、メチルシクロベンタジエニルオキソ バナジウムジクロライド、(1,3-ジメチルシクロペ ンタジエニル) オキソバナジウムジクロライド、(1-メチルー3-ブチルシクロペンタジエニル) オキソバナ ジウムジクロライド、 (ペンタメチルシクロペンタジェ ニル)オキソバナジウムジクロライド、(トリメチルシ リルシクロペンタジエニル) オキソバナジウムジクロラ イド、〔1,3-ジ(トリメチルシリル)シクロベンタ ジエニル] オキソバナジウムジクロライド、インデニル

ル)オキソバナジウムジクロライド、(2-メチルシリ ルインデニル)オキソバナジウムジクロライド、フルオ レニルオキソバナジウムジクロライドなどが挙げられ る。上記の各化合物の塩素原子をメチル基で置換したジ メチル体も挙げられる。

【0028】RとXが炭化水素基、シリル基によって結 合されたものも含まれる。例えば、(t-ブチルアミ ド) ジメチルシリル (η 5 -シクロペンタジエニル) オ キソバナジウムクロライド、(t-ブチルアミド)ジメ チルシリル (テトラメチルーカ・ーシクロペンタジエニ 10 ル) オキソバナジウムクロライドなどのアミドクロライ ド体、或いはこれらの化合物の塩素原子をメチル基で置 換したアミド体などが挙げられる。シクロペンタジエニ ルオキソバナジウムジメトキサイド、シクロペンタジエ ニルオキソバナジウムジiso-プロポキサイド、シク ロペンタジエニルオキソバナジウムジtert‐ブトキ サイド、シクロペンタジエニルオキソバナジウムジフェ ノキサイド、シクロペンタジエニルオキソバナジウムメ トキシクロライド、シクロベンタジエニルオキソバナジ ウムiso-プロポキシクロライド、シクロペンタジエ 20 ルイミド)ジiso-プロポキサイド、シクロペンタジ ニルオキソバナジウムtert‐ブトキシクロライド、 シクロペンタジエニルオキソバナジウムフェノキシクロ ライドなどが挙げられる。これらの化合物の塩素原子を メチル基で置換したジメチル体も挙げられる。(シクロ ペンタジエニル) (ビスジエチルアミド) オキソバナジ ウム、(シクロペンタジエニル) (ビスジiso‐プロ ピルアミド) オキソバナジウム、(シクロペンタジエニ ル) (ビスジn-オクチルアミド) オキソバナジウムな ども挙げられる。

的な化合物としては、シクロペンタジエニル(メチルイ ミド) バナジウムジクロライド、シクロペンタジエニル (フェニルイミド) バナジウムジクロライド、シクロペ ンタジエニル(2,6-ジメチルフェニルイミド)パナ ジウムジクロライド、シクロペンタジエニル(2,6-ジiso-プロピルフェニルイミド) バナジウムジクロ ライド、(メチルシクロペンタジエニル)(フェニルイ ミド) バナジウムジクロライド、(メチルペンタメチル シクロペンタジエニル) バナジウムジクロライド、

[1,3-ジメチルシクロペンタジエニル(フェニルイ 40 れる。 ミド)]バナジウムジクロライド、(1-メチル-3-ブチルシクロペンタジエニル) (フェニルイミド) バナ ジウムジクロライド、(ペンタメチルシクロペンタジエ ニル) (フェニルイミド) バナジウムジクロライド、イ ンデニル (フェニルイミド) パナジウムジクロライド、 2-メチルインデニル (フェニルイミド) バナジウムジ クロライド、フルオレニル (フェニルイミド) バナジウ ムジクロライドなどのジクロライドが挙げられる。

【0030】RとXが炭化水素基、シリル基によって結 合されたものも含まれる。例えば、(t‐ブチルアミ

ド) ジメチルシリル (η' -シクロペンタジエニル) (フェニルイミド) バナジウムクロライド、(t-ブチ ルアミド) ジメチルシリル (テトラメチル - n⁵ -シク ロペンタジエニル) (フェニルイミド) バナジウムクロ ライドなどのアミドクロライド体、或いはこれらの化合 物の塩素原子をメチル基で置換したアミド体などが挙げ られる。Rが炭化水素基、シリル基によって結合された ものも含まれる。例えば、ジメチルビス(カ*ーシクロ ペンタジエニル)シラン(フェニルイミド)バナジウム クロライド、ジメチルビス (η¹ -シクロペンタジエニ ル) シラン(トリルイミド) バナジウムクロライド、ジ メチル (テトラメチルー n'ーシクロペンタジエニル) シラン (フェニルイミド) バナジウムクロライド、ジメ チル (テトラメチルーη' ーシクロペンタジエニル) シ ラン (トリルイミド) バナジウムクロライドなどのアミ ドクロライド体、或いはこれらの化合物の塩素原子をメ チル基で置換したアミド体などが挙げられる。シクロペ ンタジエニルバナジウム (フェニルイミド) ジメトキサ イド、シクロペンタジエニルオキソバナジウム (フェニ エニルバナジウム (フェニルイミド) (iso-プロポ キシ) クロライド、(シクロペンタジエニル) (ビスジ エチルアミド) バナジウム (フェニルイミド)、(シク ロベンタジエニル) (ビスiso‐プロピルアミド)バ ナジウム(フェニルイミド)などが挙げられる。

12

【0031】この発明の(b)成分のうち、非配位性ア ニオンとカチオンとのイオン性化合物を構成する非配位 性アニオンとしては、例えば、テトラ (フェニル) ボレ ート、テトラ (フルオロフェニル) ボレート、テトラキ 【0029】(4) R。MX₃₋。(NR')で表せる具体 30 ス(ジフルオロフェニル)ボレート、テトラキス(トリ フルオロフェニル) ボレート、テトラキス (テトラフル オロフェニル) ボレート、テトラキス (ペンタフルオロ フェニル) ボレート、テトラキス (テトラメチルフルオ ロフェニル) ボレート、テトラ (トリイル) ボレート、 テトラ (キシリル) ボレート、テトラ (キシリル) ボレ ート、(トリフェニル、ペンタフルオロフェニル)ボレ **ート、〔トリス(ペンタフルオロフェニル)フェニル〕** ボレート、トリデカハイドライド-7,8-ジカルバウ ンデカボレート、テトラフルオロボレートなどが挙げら

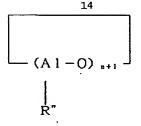
> 【0032】一方、カチオンとしては、カルボニウムカ チオン、オキソニウムカチオン、アンモニウムカチオ ン、ホスフォニウムカチオン、シクロヘプチルトリエニ ルカチオン、遷移金属を有するフェロセニウムカチオン などを挙げることができる。カルボニウムカチオンの具 体例としては、トリフェニルカルボニウムカチオン、ト リ置換フェニルカルボニウムカチオンなどの三置換カル ボニウムカチオンを挙げることができる。トリ置換フェ ニルカルボニウムカチオンの具体例としては、トリ(メ 50 チルフェニル) カルボニウムカチオン、トリ (ジメチル

フェニル)カルボニウムカチオンなどを挙げることがで きる。アンモニウムカチオンの具体例としては、トリメ チルアンモニウムカチオン、トリエチルアンモニウムカ チオン、トリプロピルアンモニウムカチオン、トリブチ ルアンモニウムカチオンなどのトリアルキルアンモニウ ムカチオン、N, N-2, 4, 6-ペンタメチルアンモ ニウムカチオン、ジ (iso-プロピル) アンモニウム カチオン、ジシクロヘキシルアンモニウムカチオンなど のジアルキルアンモニウムカチオンなどを挙げることが できる。ホスフォニウムカチオンの具体例としては、ト リフェニルフォスフォニウムカチオン、トリ(メチルフ ェニル) フォスフォニウムカチオン、トリ(ジメチルフ ェニル)フォスフォニウムカチオンなどのトリアリール フォスフォニウムカチオンなどを挙げることができる。 【0033】そして、イオン性化合物としては、前記の 非配位性アニオン及びカチオンの中から任意に選択して 組み合わせたものを、好ましく用いることができる。な かでもイオン性化合物としては、トリチルテトラ(ペン タフルオロフェニル) ボレート、トリフェニルカルボニ メチルアニリニウムテトラ (ベンタフルオロフェニル) ボレート、1, 1'ージメチルフェロセニウムテトラ (ペンタフルオロフェニル) ボレートなどが好ましい。 イオン性化合物を単独で用いてもよく、2種以上を組合 せて使用してもよい。

【0034】この発明の(b)成分としてアルミノキサ ンを使用してもよい。アルミノキサンとしては、一般式 (化1、化2)が直鎖状のものや環状のものが挙げられ る(R"は炭素数1~10の炭化水素基であり、一部を ハロゲン原子及び又はアリコキシル基で置換されたも の、nは重合度であり2以上の整数を示す)。特にR" はメチルであるメチルアルミノキサンでnが5以上、好 ましくは10以上のものが利用される。上記のアルミノ キサン類には若干のアルキルアルミニウム化合物が混入 していても差し支えない。

[0035] 【化1】 $R'' - (A1-0) - A1R''_2$

[0036] 【化2】



【0037】 この発明において(a) 成分及び(b) 成 分に、更に(c)成分として周期表第1~3族元素の有 10 機金属化合物を組合せた触媒系を使用してもよい。

(c)成分の添加により重合活性が向上する。

周期表第 1~3族元素の有機金属化合物としては、有機アルミニ ウム化合物、有機リチウム化合物、有機マグネシウム化 合物、有機亜鉛化合物、有機ホウ素合物などが挙げられ る。又、これらの有機金属ハロゲン化合物、水素化有機 金属化合物も含まれる。また有機金属化合物を2種以上 併用することができる。(c)成分の具体的な化合物と しては、トリメチルアルミニウム、ジメチルアルミニウ ムクロライド、トリエチルアルミニウム、セスキエチル ウムテトラ(フルオロフェニル)ボレート、N,N-ジ 20 アルミニウムクロライド、ジエチルアルミニウムクロラ イド、セスキエチルアルミニウムハイドライド、ジエチ ルアルミニウムハイドライド、トリイソブチルアルミニ ウム、トリヘキシルアルミニウム、トリオクチルアルミ ニウム、トリデシルアルミニウム、メチルリチウム、ブ チルリチウム、フェニルリチウム、ベンジルリチウム、 ネオペンチルリチウム、トリメチルシリルメチルリチウ ム、ビストリメチルシリルメチルリチウム、ジブチルマ グネシウム、ブチルマグネシウムクロライド、ジヘキシ ルマグネシウム、エチルマグネシウムクロライド、ジエ 30 チル亜鉛、ジメチル亜鉛、トリフッ化ホウ素、トリフェ ニルホウ素などを挙げることができる。更に、エチルマ グネシウムクロライド、ブチルマグネシウムクロライ ド、ジメチルアルミニウムクロライド、ジエチルアルミ ニウムクロライド、セスキエチルアルミニウムクロライ ド、エチルアルミニウムジクロライドなどのような有機 金属ハロゲン化合物、ジエチルアルミニウムハイドライ ド、セスキエチルアルミニウムハイドライドなどのよう な水素化有機金属化合物素などを挙げることができる。 有機金属化合物は2種類以上併用することができる。ま 40 た、(b) 成分としてイオン性化合物を用いる場合に は、(c)成分として前記のアルミノキサンを組合せて 使用してもよい。

> 【0038】各触媒成分の配合割合は、各種条件により 異なるが、(a)成分のメタロセン錯体と(b)成分の アルミノキサンとのモル比は、好ましくは1:1~1: 10,000、より好ましくは1:1~1:5,000 である。(a)成分のメタロセン型錯体と(b)成分の イオン性化合物とのモル比は、好ましくは1:0.1~ 1:10、より好ましくは1:0.2~1:5である。

50 (a)成分のメタロセン型錯体と(c)成分の有機金属

化合物とのモル比は、好ましくは1:0.1~1:1,000、より好ましくは1:0.2~1:500であ

15

【0039】触媒成分の添加順序は、特に制限はないが、例えば次の順序で行うことができる;

①重合モノマーと(b)成分との接触混合物にメタロセン型錯体を添加する。

②重合モノマーと(b)成分及び(c)成分を任意の順序で添加した接触混合物にメタロセン型錯体を添加する。

③重合モノマーと(c)成分の接触混合物に(b)成分、次いでメタロセン型錯体を添加する。

●重合モノマーにメタロセン型錯体と(b)成分を任意の順序で接触させた混合物を添加する。尚、HC-HVBRの分子量調節剤としては、水素を使用するのが経済的であり、重合方法としては、特に制限はなく、塊状重合や溶液重合などを適宜目的に合わせて行えばよい。溶媒として脂肪族炭化水素、芳香族炭化水素やこれらのハロゲン化炭化水素を適宜目的に合わせて行えばよく、2種以上組合せて用いてもよい。

【0040】上記の方法によって得られたHC-HVBRとスチレン系モノマーによるゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物の製造方法について説明する。この発明の目的にかなうものであればバッチ式でも連続的製造方法でもよく特に限定されない。スチレン系モノマーとしては、例えばスチレン、αーメチルスチレン、pーメチルスチレンのようなアルキル置換スチレン、クロルスチレンのようなハロゲン置換スチレンなど、従来ゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物製造用として知られているスチレン系モノマーの1種又は2種以上の混る物が用いられる。これらのなかで好ましいのはスチレンである。ゴム状ポリマーとしては、前記の(a)周期表第5族遷移金属化合物のメタロセン型錯体、及び

(b) 非配位性アニオンとカチオンとのイオン性化合物 及び/又はアルミノキサンからなる触媒系で得られるHC-HVBR構造を有するブタジエンゴム、スチレンーブタジエンゴム、イソブレンーブタジエンゴム、ニトリルーブタジエンゴムなどを挙げることができる。好ましくはブタジエンゴムである。

【0042】この発明のゴム変成耐衝撃性ポリスチレン 利規格(V-2,V-系樹脂組成物には、製造時や製造後に適宜必要に応じて 50 性になる)で示した。

酸化防止剤、紫外線吸収剤などの安定剤、離型剤、滑剤、着色剤、各種充填剤及び各種の可塑剤、高級脂肪酸、有機ポリシロキサン、シリコーンオイル、難燃剤、帯電防止剤や発泡剤などの公知添加剤を添加してもよい。この発明のゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物は、公知の各種成形品に用いることはできるが、難燃性、耐衝撃強度、引張強度に優れるために電気・工業用途分野で使用される射出成形に好適である。例えばカラーテレビ、ラジカセ、ワープロ、タイプライター、ファクシミリ、VTRカセット、電話器などのハウジングの家電・工業用などの広範な用途に用いることができる。又、高シスー高ビニルポリブタジエンは自動車タイヤ用途やゴルフボール・靴底などの非タイヤ用途にも使用できる。

[0043]

【実施例】以下、参考例、実施例及び比較例を示して、本発明について具体的に説明するが、この発明はこれらによって制約されるものではない。参考例、実施例及び比較例において、得られたゴム状ポリマーのミクロ構造 20 及びゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物のゴム粒子径、アイゾット及びデュポン衝撃強度、引張特性(降伏点強度、破断点強度及び伸び)、光沢、メルトフローインデックス及び難燃性能は以下のようにして測定した。

<u>ミクロ構造</u>: 赤外吸収スペクトル分析法によって、Hampton法より求めたシス-1, 4構造; 740cm⁻¹, ビニル構造; 911cm⁻¹, トランス-1, 4構造; 967cm⁻¹の分子吸光係数からミクロ構造を算出した。

ゴム粒子径:ゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物をジメチルフォルムアミドに溶解させ、樹脂中のマトリックスを形成するポリスチレン部分のみを溶解させ、その溶液の一部を日科機製のコールターカウンター装置、TA-2型を使って溶媒ジメチルフォルムアミドと分散剤チオシアン酸アンモニウムからなる電解液に分散させて、得られた体積平均粒子径をゴム粒子径とした。引張特性:JIS K7113に従って降伏点強度、破断点強度、伸びを測定した。

アイゾット衝撃強度: JIS K7110 (ノッチ付) に従って測定した

<u> ヂュポン衝撃強度</u>: デュポン式落錘試験機による50% 破壊エネルギーで示した。

<u>光沢</u>: JIS Z8742 (入射角60°) に準拠して 光沢を測定した。

<u>メルトフローインデックス(MI)</u>: ASTM D 1 238Gに従って (2<u>00℃, 5 Kg</u>) MIを測定した。

【0044】〔参考例1〕窒素置換した攪拌機付5リッ トルのオートクレーブに30wt%の1,3-ブタジエ ンを含有するトルエン溶液(1,3-ブタジエン:81 4g)3.5リットルを導入した。次いで水素ガスを導 入して、表1の圧力だけ高くした。30℃で3分かけて トリエチルアルミニウム2.25m-molを、次いで トリチルテトラ (パーフルオロフェニル) ボレート0. 066m-mol, シクロペンタジエニルバナジウムト リクロライド0.044m-mo1連続して添加して4 0℃で30分間重合した。重合条件を表1に、得られた 10 2及び表3に示した。 ポリブタジエンの13C-NMRスペクトルからの測定結 果から算出されるダイアッド連鎖の含有率、1,2構造 と1,4構造の分布状態を表

*2に、重合結果を表3に示した。 【0045】〔参考例2〕触媒量及び水素ガスを表1の

通りに変更した以外は参考例1と同様にして重合した。 得られた結果を表2及び表3にに示した。

【0046】〔参考例3~4〕8リットルのオートクレ ープを使用して1、3ーブタジエンを20wt%含有す るトルエン溶液(1,3-ブタジエン:814g)5リ ットル、触媒量及び水素ガスを表1の通りに変更した以 外は参考例1と同様にして重合した。得られた結果を表

[0047] 【表1】

表すバ	ラメーターのβ値を表*
	重合条件

				重合条件	#		
•	参考例	BD wt%	TEA P	nsCB(CaPs)a m-mol	CpVC1:	H: kgG/cm²	Temp. Time
	ı	3 0	2. 25	0.066	0. 044	0. 70	40 30
	2	3 0	2. 25	0.053	0.035	0, 55	40 23
	3	20	2. 25	0.045	0.030	0. 20	40 60
	4	20	2. 25	0. 033	0. 022	0. 09	40 60

[0048]

【表2】

20

"C-NMRによる		李	}	考		例								
ミクロ構造と連鎖構造	. 1		2			3			4					
ミクロ構造(%)														
シスー1. 4	8	6.	1	8	₿.	8	8	7.	В		8	6.	0	
トランスー 1、 4		1.	9		2.	0		1.	9			2.	0	
1, 2	1	2.	0	l	i.	2	i	0.	5		i	2.	0	
ダイアッド連鎖(%)											_			
(シスー1, 4) (1, 2)	1	1.	0	1	0.	4		9.	8		1	ı.	1	
(1, 2-) (シス-1, 4)	1	0.	0		9.	6		9.	1		1	0.	0	
(トランスー1, 4) (1, 2)		0			0			0				0		
(1, 2) (トランスー1, 4)		0.	9		0.	B		0.	8			٥.	8	
(シスー1, 4) (E, 4).	7	5.	2	7	6	. 5	7	77.	9		7	5.	1	
(トランスー1, 4) (1, 4)		ι.	9		1.	. 9		2.	0			2.	1	
(1, 2) (1, 2)		1.	G		0	. 8		ı.	0			1.	0	
構造含有率(%)														
P 1. 1	0.	1	2 0	0	١.	1 1	2	0.	ı	0 5		0.	1 2	0
P 1. 4	0.	8	B 0	0		8 8	8	0.	8	g 5		٥.	2 1	Ş
P 1, 2-1, 4	0.	2	19	0		2 0	8	0.	i	9 7		0.	2 1	Ş
分布パラメーター														_
В	١.	0	4 .	ı		0 5	,	1.	0	5		1.	0 4	

【表3】

[0049]

	18	f 合	結 :	果				
参考例	Conv. ミクロ構造 96							
	96	Cis	Trans	Vinyl				
1	5 3	88.8	1.6	9. 6				
2	47	88. 8	1.6	9.5				
3	47	89. 0	1.8	9. 2				
4	29	88. 7	1. 6	9. 6				
5 *		95. 8	1.8	2. 4				
6,		96. 9	1.3	1.8				
7 °		33. 9	55. 4	10.7				
8 4		35. 2	55. 7	9. 1				

a: 高シスBR b: 高シスBR c: 低シスBR d: 低シスBR

【0050】〔実施例1〕攪拌機付1.5リットルのオ ートクレーブを窒素ガスで置換し、スチレン465gと 表1に示す参考例1~4で製造したHC-HVBRの各 35g(ゴム7重量部)を加えて溶解した。次いでn-ドデシルメルカプタン 0. 15gを加えて、135℃で 表4に示した条件で撹拌しながらスチレンの転化率が3 0%になるまで1時間半予備重合した。次に、この予備 重合液に0.5wt%ポリピニルアルコール水溶液50 0ミリリットルを注入し、ベンゾイルパーオキサイド 1.0g(0.2重量部)及びジクミルパーオキサイド 1. 0g(0.2重量部)を加えて100℃で2時間、 125℃で3時間、140℃で2時間攪拌下に連続的に 重合した。室温に冷却して重合反応混合物からビーズ状 のポリマーをろ過し、水洗・乾燥した。これを押出機で ペレット化して耐衝撃性スチレン系樹脂450gを得 た。得られたゴム変成耐衝撃性スチレン系樹脂組成物を それぞれ射出成形して物性測定用試験片を作成して表4 に示す物性を測定した。それらの結果を表4に示した。 難燃剤15重量部(難燃剤;デカプロモジフェニルエー テル21.2g,三酸化アンチモン7.1g)をドライ ブレンドした後、押出・射出成形して試験片を作り、表

4の物性を測定し表4に示した。 同様にして難燃剤25重量部(難燃剤;デカブロモジフェニルエーテル40.0g,三酸化アンチモン13.3g)ブレンドした後、押出・射出成形して表4の物性を測定し表4に示した。

【0051】〔実施例2~4〕表3に示す参考例2~4で製造したHC-HVBRを使用した以外実施例1と同30様に重合してたゴム変成耐衝撃性スチレン系樹脂組成物を製造し、これらを射出成形して標準試験片と難燃剤を実施例1と同様にして添加して得られた試験片を作成し、目的の物性試験を行って、それらの結果を表4に示した。

〔比較例1~4〕表2に示した参考例5~8を使用して、予備重合時の撹拌速度を変更した以外は、実施例1~4と同様に重合してゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系 樹脂樹脂を製造した。これらを実施例1と同様にして標準試験片及び難燃剤添加試験片を射出成形して、目的の物性を測定して、それらの結果を表4に示した。

[0052]

【表4】

		難燃剤	燃料 実施例 添加量					比 較 例					
	(%)		1	2	3	4	1	2	3	4			
	i重合 ·速度 rpm		500	500	500	500	550	550	500	600			
34	粒子径 μm	0	1.86	2.34	1.30	2.97	1.85	2. 35	2. 36	3.01			
Izo	d衝擊強度 Kg-cm/cm	0 15 25	9.8 9.7 7.8	8. 9 8. 6 6. 9	10.1 9.9 8.4	8. 1 7. 9 6. 5	10. 2 8. 8 6. 4	9. 4 7. 8 6. 2	8. 1 6. 5 4. 6	7.3 5.7 4.4			
Dupont衝擊強度 · Kg·cm		0 15 25	39. 2 33. 3 25. 9	38. 1 32. 8 25. 1	39. 6 32. 1 24. 9	37.8 31.3 23.0	37. 4 30. 3 20. 9	36. 5 28. 5 20. 8	39. 5 31. 3 23. 4	37. 7 32. 4 20. 4			
	降伏点 Wra	0 15 25	32. 6 32. 7 31. 8	30. 4 30. 4 30. 1	34. 0 34. 1 33. 8	31.6 31.2 30.7	32. 2 30. 9 30. 0	31.4 31.0 29.7	31.6 30.9 29.5	31.1 31.0 29.6			
引張強度	破断点 Wa	0 15 25	31.7 31.6 30.9	30. 5 30. 7 30. 5	31. 2 31. 1 30. 6	31.0 31.3 31.2	31. 4 31. 2 30. 4	31.0 30.7 30.2	30. 9 31. 0 30. 7	30, 8 30, 1 29, 9			
度	伸び %	0 15 25	38 16 8	36 16 8	54 25 12	29 13 6	32 8 7	27 6 4	25 4 3	19 3 2			
光沢		0 15 25	76 77 75	63 66 61	80 83 79	58 60 55	69 71 68	62 64 63	59 61 55	54 57 51			
М	ı	0 15 25	11.1 11.3 10.9	10.9 11.1 11.0	11.5 11.5 11.3	11.0	10. 8 10. 9 10. 7	10.4 10.6 10.2	10.8 10.9 10.7	10.3 10.5 10.1			
散燃性		0 15 25	V-0	À-0	V-0	A-0	V-0	v-0 "	V-0	V-0			

[0053]

【発明の効果】との発明におけるHC-HVBRは、シ 物は、従来のゴム変成耐衝勢スー1,4構造が65~95%、ビニル構造30~4% 物に比べて耐衝撃性及び難然で構成された高シスー高ビニルポリブタジエンであるため、高ビニル構造に起因するスチレンモノマーとの反応 30 チレン系樹脂組成物である。性は低シスBRと同等であり、このHC-HVBRを用

23

いて得られるゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物は、従来のゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物に比べて耐衝撃性及び難燃剤添加時の衝撃強度の低下が少なく、難燃化用途に好適なゴム変成耐衝撃性ポリスチレン系樹脂組成物である。